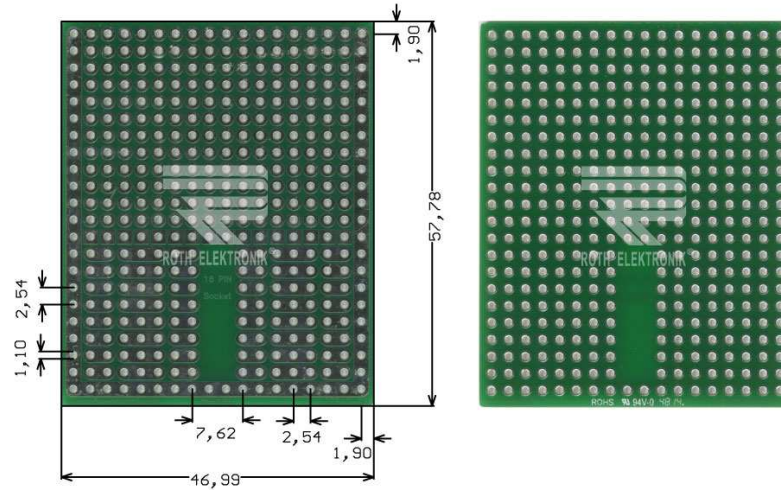


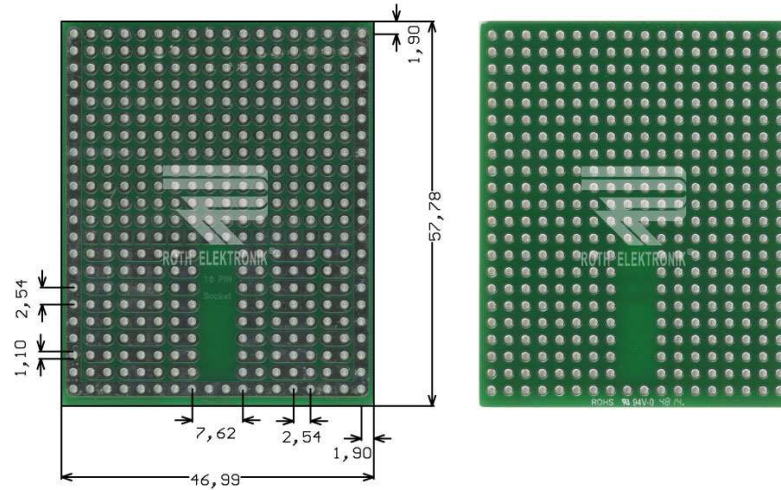
RE943-S3

- Solderable Bread Board 16-Pin-Socket
- Epoxy fibre-glass 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Hot air leveling (HAL leadfree)
- Solder stop mask
- Adaption circuit board for 16-Pin-Sockets with a distance of 7.62 mm
- Hole spacing 2.54 mm
- 8 three-hole-pads and 2 x 8 two-hole-pads on each side
- U-shape potential strip
- 12 x 16 solder pads Ø 2.20 mm with 2,54 mm grid
- Size 46.99 x 57.78 mm



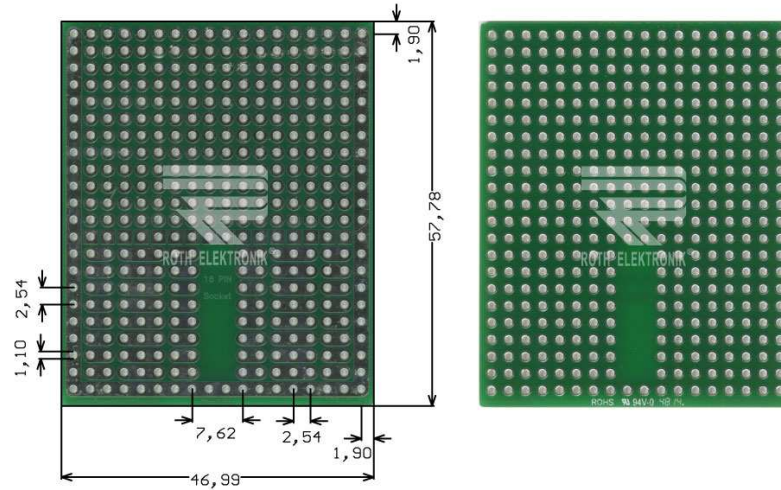
RE943-S3

- Lötbares Bread Board für 16-Pin-Sockel
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinkt
- Lötstopplack
- Adapter für 16-Pin-Sockel im Abstand 7,62 mm
- Raster 2,54 mm
- Je Seite 8 3-Loch-Lötinseln und 2 x 8 2-Loch-Lötinseln
- U-förmige Masseleitung
- Experimentierfeld im Raster 2,54 mm mit 12 x 16 Lötinseln Ø 2,20 mm
- Größe 46,99 x 57,78 mm



RE943-S3

- Carte d'expérimentation soudable Prise à 16 broches
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamée à air chaud (HAL sans plomb)
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour prises à 16 broches avec un écart de 7.62 mm
- Pas 2.54 mm
- 8 îlots à trois trous and 2 x 8 îlots à deux trous de chaque côté
- Bande de potentiel en forme de U
- 12 x 16 îlots de brasage Ø 2.20 mm avec grille de 2,54 mm
- Dimensions 46.99 x 57.78 mm



RE943-S3

- Bread Board soldable para zócalo de 16 pins
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Estañado en caliente
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para zócalo de 16 pins a una distancia de 7,62 mm
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- 8 nodos de soldadura de 3 orificios por lado y 2 x 8 nodos de soldadura de 2 orificios
- Cable conductor en forma de U
- Zona de experimentación en el espacio entre orificios de 2,54 mm con 12 x 16 nodos de soldadura de Ø 2,20 mm
- Tamaño 46,99 x 57,78 mm